

(11)Publication number:

05-198967

(43)Date of publication of application: 06.08.1993

(51)Int.CI.

H05K 13/00 B23P 21/00

(21)Application number: 04-007306

(22)Date of filing:

20.01.1992

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(72)Inventor: MAE TAKAHARU

NAKAJIMA MAKOTO YAMAGAMI AKIO

(54) ELECTRONIC COMPONENT INSERTING APPARATUS

(57)Abstract:

a plurality of guide pins provided with holes which accept and house the tip of each lead wire; and an anvil part which fixes the electronic component to a printed board in a state that the guide pins have been lowered. CONSTITUTION: When an insertion hole 15 in a printed board 2 reaches the upper part of an insertion position, a guide pin 18 is passed through the insertion hole 15, it is raised while its position is being regulated by a recessed part 17 and a hole 16 at a guide chuck 14, it accepts and houses the tip of a lead wire 7 in a tip hole 19 at the guide pin 18, and it reaches the upper part. Then, a pusher 11 is lowered; it presses the head part of an electronic component 4; after that, chucks 12, 10, 14 are opened. In this state, the electronic component 4 is held by the pusher 11 and the guide pin 18. After that, when the guide pin 18 and the pusher 11 are lowered, also the electronic

PURPOSE: To surely insert an electronic component by providing the following:

component 4 is lowered and inserted into the insertion hole 15 in the printed board 2. In addition, the lead wire 7 is cut and bent by using a clinching claw 21 at an anvil part 20 and fixed to the printed board 2.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

09.12.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 26.09.2000

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出額公開番号

特開平5-198967

(43)公開日 平成5年(1993)8月6日

(51) Int.Cl.6

識別配号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 5 K 13/00

Y 8509-4E

B23P 21/00

3 0 5 A 9135-3C

審査請求 未請求 請求項の数5(全 6 頁)

(21)出願番号

特顧平4-7306

40.894 1-4 1200

(22)出願日

平成4年(1992)1月20日

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 前 貴晴

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72) 発明者 中島 誠

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 山上 秋男

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

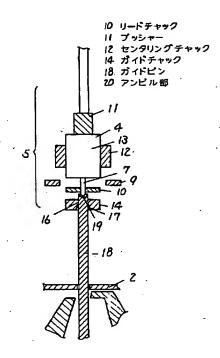
(74)代理人 弁理士 小鍜治 明 (外2名)

(54) 【発明の名称】 電子部品挿入装置

(57)【要約】

【目的】 ラジアルテーピングされた電子部品の挿入装置において、電子部品の外形寸法のパラツキやリード線とボディのセンターがもともと一致していない部品の挿入ミスを解決し、確実に挿入が行える電子部品挿入装置を提供することを目的とする。

【構成】 ブリント基板2を1枚或いは複数枚保持し順次所定位置へ移動するX-Yテーブル1と、ラジアルテーピングされた電子部品4を順次供給する供給部と、供給された電子部品4をデーピングより切断しかつ電子部品のリード線を保持した状態で挿入位置まで移動保持し、かつ挿入位置上の電子部品4をブリント基板2に押圧する挿入へッド部5と、挿入へッド部5の下側に位置しブリント基板2の挿入穴を貫通して上下移動し、かつ上昇時に挿入へッド部5で保持された電子部品のリード線先端を受容する穴を有した複数のガイドピン18が下降した状態で電子部品4をブリント基板2に固定するアンピル部20とを備えることにより、供給から挿入まで、電子部品4のリードを確実に保持できる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ブリント基板を1枚或いは複数枚保持し 順次所定位置へ移動するX-Yテーブルと、ラジアルテ ーピングされた電子部品を順次供給する供給部と、供給 された電子部品をテーピングより切断しかつ電子部品の リード線を保持した状態で挿入位置まで移動保持し、か つ挿入位置上の電子部品をブリント基板に押圧する挿入 ヘッド部と、この挿入ヘッド部の下側に位置しブリント 基板の挿入穴を貫通して上下移動し、かつ上昇時に前記 挿入ヘッド部で保持された電子部品のリード線先端を受 10 容する穴を有した複数のガイドピンと、このガイドピン が下降した状態で電子部品をブリント基板に固定するア ンピル部とを備えた電子部品挿入装置。

【請求項2】 挿入ヘッド部は、閉じた状態でガイドピンが貫通する穴と穴の下側に円錐形の凹部を有し、かつ 開いた状態で電子部品が通過する間隔を有したガイドチャックを備えた請求項1記載の電子部品挿入装置。

【請求項3】 挿入ヘッド部は、テーピングより切断された電子部品のリード線を保持し挿入位置まで移動する移載チャック部と、挿入位置に達した電子部品を挿入位 20 置上でリード線を保持して待機させるリードチャックを備えた請求項1記載の電子部品挿入装置。

【請求項4】 挿入ヘッド部は、挿入位置に達した電子 部品のボディ部を狭持するセンタリングチャックを備え た請求項1記載の電子部品挿入装置。

【請求項5】 センタリングチャックは、NCデーター により狭持動作の入切を選択する請求項4記載の電子部 品挿入装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、電子部品をプリント基板に挿入する電子部品挿入装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来の電子部品挿入装置は、図7〜図12に示す構成となっていた。100は、プリント基板101を1枚或いは複数枚保持し順次所定位置へ移動するX-Yテーブルである。102は、ラジアルテーピングされた電子部品103を複数並列で保持し順次供給する供給部である。

【0003】供給された電子部品103は挿入へッド部 40 104によりプリント基板101に挿入される。挿入へッド部104は、供給された電子部品103をテーピングより分離する一対のカッター105と、分離された電子部品103のリード線106を保持し挿入位置まで移載する移載チャック107と、挿入位置上で移載された電子部品103のボディ108を保持しかつ上下に移動するパーツチャック109と、挿入位置上の電子部品103をプリント基板101に押圧するプッシャー110と、パーツチャック109の下側に位置し閉じた状態でプリント基板101の挿入穴111より小さくかつ電子 50

部品103のリード線106の直径より大きい穴112

と穴112の上下両側に円錐形の凹部113を有し、かつ開いた状態で電子部品103が通過する間隔を有したガイドチャック114とから構成されている。

【0004】116は、ガイドチャック114の下側に位置しプリント基板101の挿入穴111を貫通して上下移動し、かつ上昇時にその先端がガイドチャック114の穴112部に位置しパーツチャック109が下降した状態でパーツチャック109で保持された電子部品103のリード線106先端を受容する穴115を有した複数のガイドピンである。

【0005】117は、ガイドピン116が下降した状態で電子部品103をプリント基板101に固定するアンピル部である。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の構成では図13に示すように、電子部品103をパーツチャック109で保持したさい電子部品103のボディ108外形寸法のパラツキによりリード線106先端位置が定まらず、よって電子部品103のリード線106先端を、上昇した状態でガイドチャック114により位置規制されたガイドピン116先端の穴115に受容するさい、ガイドチャック114の穴112上側に形成された円錐形の凹部113壁面をリード線106先端が滑りながら移動する。このとき発生する摩擦抵抗により、リード線106の曲がりやパーツチャック109での保持位置がずれることによりガイドピン116上に電子部品103が正常に乗らず挿入ミスとなっていた。

【0007】また、上記の現象は図14に示すように、 電子部品103のリード線106とボディ108のセン ターがもともと一致していない部品(M型トランジスタ 等)の場合時に頻発していた。

【0008】本発明は、上記従来の問題点に鑑み、電子部品の外形寸法のパラツキやリードとボディのセンターがもともと一致していない部品に対して確実に挿入が行える電子部品挿入装置を提供することを目的としている。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を違成するため、ブリント基板を1枚或いは複数枚保持し順次所定位置へ移動するX-Yテーブルと、ラジアルテーピングされた電子部品を順次供給する供給部と、供給された電子部品をテーピングより切断しかつ電子部品のリード線を保持した状態で挿入位置まで移動保持し、かつ挿入位置上の電子部品をブリント基板に押圧する挿入へッド部と、この挿入へッド部の下側に位置しブリント基板の挿入穴を貫通して上下移動し、かつ上昇時に前記挿入へッド部で保持された電子部品のリード線先端を受容する穴を有した複数のガイドピンと、このガイドピンが下降した状態で電子部品をプリント基板に固定するアン

ビル部とを備えたことを特徴とする。

[0010]

【作用】この構成により、供給から挿入まで、電子部品 のリードを確実に保持できるため挿入信頼性の高い電子 部品挿入装置を提供することが可能となる。

[0011]

【実施例】以下、本発明の一実施例における電子部品挿 入装置を図1~図6を参照しながら説明する。

【0012】1は、プリント基板2を1枚或いは複数枚 保持し順次所定位置へ移動するX-Yテーブルである。 3は、ラジアルテーピングされた電子部品4を複数並列 に保持し、かつ任意に選択した電子部品4を順次供給位 置へ供給する供給部である。供給された電子部品4は挿 入ヘッド部5によりプリント基板2に挿入される。挿入 ヘッド部5の構成をつぎに説明する。

【0013】6は、供給された電子部品4のリード線7 に相当する位置に刃部8を有し電子部品4の供給方向と 直交して離合する一対のカッターである。9は、電子部 品4のリード線7を保持および保持解除可能で、保持を 解除した際電子部品4が通過する間隔を有し、供給位置 20 側と挿入位置側を往復移動する移載チャックで、供給位 置側に移動した状態で一対のカッター6の上側に位置す る構成である。10は、移載チャック9が挿入位置側に 移動した状態における移載チャック9の下側に位置し、 電子部品4のリード線7を保持および保持解除可能で保 持を解除した際電子部品4が通過する間隔を有したリー ドチャックである。11は、移載チャック9が挿入位置 側に移動した状態における上側に位置し、挿入位置上を 上下移動するプッシャーである。

【0014】12は、移載チャック9が挿入位置側に移 30 動した状態における上側に位置し、電子部品4のボディ 13を狭持および狭持可能で狭持を解除した原電子部品 4のが通過する間隔を有したセンタリングチャックであ る。センタリングチャック12は、NCデーターにより 狭持動作の入切を選択できる。14は、リードチャック 10の下側に位置し、閉じた状態でプリント基板2の挿 入穴15より小さくかつ電子部品4のリード線7の直径 より大きい穴16と穴16の下側に円錐形の凹部17を 有し、かつ開いた状態で電子部品4が通過する間隔を有 したガイドチャックである。

【0015】18は、挿入ヘッド部5の下側に位置しガ イドチャック14の穴16の径よりわずかに小さい径で プリント基板2の挿入穴15を貫通して挿入位置上を上 下移動し、かつ上昇時にリードチャック10で保持され た電子部品4のリード線7先端を受容する穴19を有し た複数のガイドピンである。20は、ガイドピン18が 下降した状態で電子部品4のリード線7を切断折りまげ るクリンチ爪21を有したアンビル部である。

【0016】つぎに、動作を説明する。テーピングされ た電子部品4は供給部3により任意に選択され順次供給 位置へ供給される。この時、移載チャック 9 は供給位置 側に有りかつ電子部品4を保持解除可能な状態にある。 また一対のカッター6はその刃部8が離れた状態になっ ている。電子部品4が供給されると、移載チャック9は 電子部品4を保持可能な状態となり、よって電子部品4 のリード線7を保持する。ついで、一対のカッター6の 刃部8が合った状態になりリード線7を切断する。テー ピングから分離された電子部品4は移載チャック9に保 持されたまま挿入位置まで移動する。ついで、リードチ ャック10によりリード線7を保持され移載チャック9 は保持を解除する。その後、NCデーターの指令により センタリングチャック12が動作し電子部品4のポディ を狭持すると同時にガイドチャック14も閉じた状態と なる(図4)。

【0017】プリント基板2の挿入穴15がX-Yテー ブル1の移動により挿入位置上に達すると、ガイドピン 18がプリント基板2の挿入穴15を貫通してさらにガ イドチャック14の円錐形の凹部17と穴16にて位置 規制されながら上昇し電子部品4のリード線7先端をガ イドピン18先端の穴19に受容して上限に達する。つ いで、プッシャー11が下降し電子部品4の頭部を押圧 した後センタリングチャック12・リードチャック10 ・ガイドチャック14が開く(図5)。

【0018】この状態で、電子部品4はプッシャー11 とガイドピン18によりサンドイッチされ保持されてい る。その後ガイドピン18とブッシャー11が下降する ことにより電子部品4も下降しプリント基板2の挿入穴 15に挿入される。さらにアンビル部20のクリンチ爪 21により電子部品4のリード線7は切断折りまげら れ、プリント基板2に固定される(図6)。

【0019】ついで、一対のカッター6の刃部8が離れ かつ移載チャック9も供給位置側に移動し、次に挿入す る電子部品4を供給部3が選択しかつX-Yテーブル1 も移動する。

【0020】以上のサイクルを繰り返すことにより順次 電子部品4を挿入することができる。

【0021】尚、センタリングチャック12は電子部品 4のリード線7とボディ13のセンターがもともと一致 していない部品(M型トランジスタ等)の場合NCデー ターの指令により勁作をさせない。

[0022]

【発明の効果】以上の説明から本発明によれば、プリン ト基板を1枚或いは複数枚保持し順次所定位置へ移動す るX-Yテーブルと、ラジアルテーピングされた電子部 品を順次供給する供給部と、供給された電子部品をテー ピングより切断しかつ電子部品のリード線を保持した状 態で挿入位置まで移動保持し、かつ挿入位置上の電子部 品をプリント基板に押圧する挿入ヘッド部と、挿入ヘッ ド部の下側に位置しプリント基板の挿入穴を貫通して上 下移動し、かつ上昇時に挿入ヘッド部で保持された電子

50

40

5

部品のリード線先端を受容する穴を有した複数のガイド ピンと、このガイドピンが下降した状態で電子部品をプ リント基板に固定するアンビル部を備えることにより、 供給から挿入まで、電子部品のリードを確実に保持でき るため挿入信頼性の高い電子部品挿入装置を提供するこ とが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例における電子部品挿入装置の 要部斜視図

【図2】同実施例の挿入ヘッド部に構成される一対のカ 10 ッター近傍の側面図

【図3】同実施例の挿入ヘッド部に構成される一対のカッター近傍の断面図

【図4】同実施例の挿入位置上で電子部品が保持された 状態を示す断面図

【図5】同実施例の挿入位置上で電子部品がサンドイッチされた状態を示す断面図

【図6】同実施例の挿入位置上で電子部品が挿入された 状態を示す断面図

【図7】従来の電子部品挿入装置の要部斜視図

【図8】従来例の挿入ヘッド部に構成される一対のカッター近傍の側面図

【図9】 従来例の挿入ヘッド部に構成される一対のカッ

ター近傍の側面図

【図10】従来例の挿入位置上で電了部品が保持された 状態を示す断面図

【図11】従来例の挿入位置上で電子部品がサンドイッチされた状態を示す断面図

【図12】従来例の挿入位置上で電子部品が挿入された 状態を示す断面図

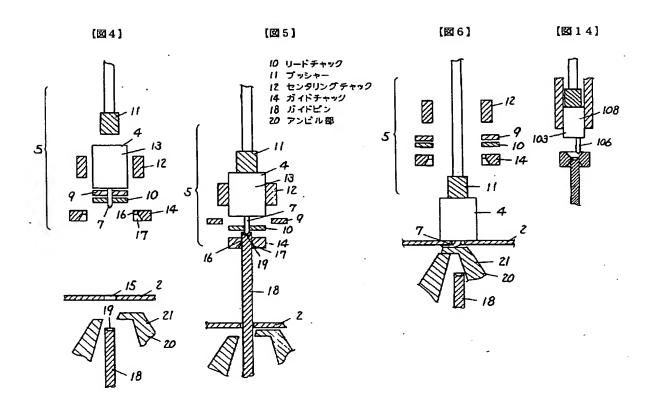
【図13】従来例の挿入ミスとなる状態を示した図

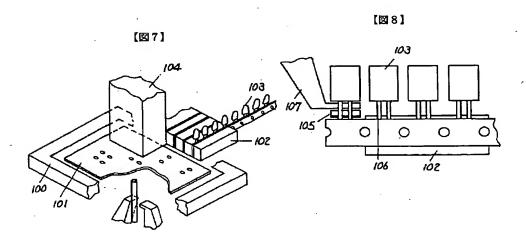
【図14】従来例の挿入ミスとなる状態を示した図

0 【符号の説明】

- 1 X-Yテーブル
- 2 プリント基板
- 3 供給部
- 4 電子部品
- 5 挿入ヘッド
- 6 カッター
- 9 移載チャック
- 10 リードチャック
- 11 プッシャー
- 20 12 センタリングチャック
 - 14 ガイドチャック
 - 18 ガイドピン
 - 20 アンビル部

[図2] 【図9】 [図1] 103 / XYーテーブル プリント基板 3 供給部 電子部品 107 *10*5 0 Ó 0 0 [図3] [図13] **★子部島** カッター 移載チャック 109 103-112 115 116





?

